

科目	半導体工学 (Semiconductor Engineering)		
担当教員	西 敬生 教授		
対象学年等	電子工学科・4年・通年・必修・2単位【講義】(学修単位III)		
学習・教育目標	A4-D2(100%)		
授業の概要と方針	現代のエレクトロニクスは半導体によって支えられている。この半導体を、エネルギーバンドや電子輸送現象などの固体物理の基礎から学ぶとともに、ダイオードやトランジスタに代表される半導体デバイスとして、応用面からも深く理解できるように学んでいく。授業で出てくる数値のほとんどは実生活では使わない桁のものばかりであるため、演習などで比較検討することで慣れながら理解することを目指す。		
	到達目標	達成度	到達目標別の評価方法と基準
1	【A4-D2】半導体という物質の結晶構造やその特性の概要について説明できる。		半導体とはどのような性質をもった物質かを問うことをレポートおよび小テストの中で行い評価する。
2	【A4-D2】金属、半導体、絶縁体の抵抗率をバンド構造の違いなどから定性的に説明できる。		グラフや図を使って3つの違いを説明する問題をレポートおよび前期中間試験の中で行い評価する。
3	【A4-D2】半導体中のキャリア密度の導出や、状態密度、占有確率との関係について説明できる。		キャリア密度の式や状態密度、占有確率の意味や実際例から値を計算させる問題をレポートおよび前期中間試験で出題して評価する。
4	【A4-D2】ドリフト電流(オームの法則)や拡散電流(フィックの法則)がわかり、抵抗率と移動度やキャリア密度の関係がわかる。		物質中のオームの法則やキャリアの拡散による拡散電流の式を説明させる問題や、実際例から値を計算させたりする問題を小テストおよび前期定期試験で出題して評価する。
5	【A4-D2】pn接合の整流性やその起源を、エネルギーバンド図や文章で説明できる。		pn接合の整流性をエネルギーバンド図で説明させたり、拡散電位の起源を説明させる問題を後期中間試験前の小テストで出題して評価する。
6	【A4-D2】pn接合の空乏層幅や静電容量を、不純物密度などの諸条件と数式から見積もることができる。		pn接合の接合状態によって空乏層幅や容量を導出させる問題をレポートおよび後期中間試験で出題して評価する。
7	【A4-D2】半導体異種材料界面やMOS構造の電気的特性について説明できる。		ショットキー接触やMOS構造についてエネルギーバンド図や構造図、周波数特性のグラフなどを用いて説明する問題を後期定期試験前の小テストや後期定期試験で出題して評価する。
8	【A4-D2】MOS-FETの動作や短チャネル効果について説明できる。		MOS-FETの動作や短チャネル効果について説明させる問題をレポートおよび後期定期試験で出題して評価する。
9			
10			
総合評価	成績は、試験45% レポート10% 小テスト45% として評価する。100点満点中60点以上を合格とする。4回の試験の平均を試験点とする。4回の小テストの平均を小テスト点とする。また、各試験、小テストにおいて再実施する場合は、70点以上で合格とし、当該試験の点数を60点とする。		
テキスト	「半導体デバイス」:松波弘之,吉本昌広(共立出版)		
参考書	「半導体デバイス-基礎理論とプロセス技術 第2版」:S.M. ジー (産業図書) 「応用物性」:佐藤勝昭(オーム社) 「半導体工学 第3版 -半導体物性の基礎-」:高橋清(森北出版) 「電子デバイスの基礎と応用」:長谷川文夫・本田徹(産業図書) 「電子情報通信レクチャーシリーズ A-9 電子物性とデバイス」:益一哉・天川修平(コロナ社)		
関連科目	電子デバイス(3年),光エレクトロニクス(5年),電子応用(5年)		
履修上の注意事項	毎回の授業に電卓を持参すること。		

授業計画(半導体工学)

	テーマ	内容(目標・準備など)
1	半導体の電子構造:半導体材料,結晶構造,不完全性	金属や半導体,セラミックスなど材料の分類,単結晶や多結晶,非晶質などの固体の分類,ダイヤモンド構造,閃亜鉛鉱構造という結晶構造による分類や結晶の不完全性について考える。
2	半導体の電子構造:エネルギー帯構造,エネルギー準位,パウリの排他律	一原子の中,そして固体の中の電子がとるエネルギー準位についてパウリの排他律などと合わせて考える。このエネルギー準位から形成される帯構造,また電子の存在が許されない禁制帯について発展させる。予習は教科書pp.5~7をよく読み,式(1.1)を理解しておくこと。
3	半導体の電子構造:結晶中の電子	前回の帯構造を使って金属,半導体,絶縁体を描写し違いを考える。また“遷移”という言葉の意味や,禁制帯幅が物質固有のもので,禁制帯での電子遷移により正孔が生じることなどについて考える。予習はpp.7~10をよく読むこと。
4	小テスト,半導体の電子構造:状態密度と占有確率	小テストで半導体の特徴を,電気的な性質や帯構造などの観点から説明させる問題などで理解度を確認する。小テスト後,状態密度と占有確率について説明する。
5	小テストの解説,半導体の電子構造:状態密度と占有確率	小テストの解説を行う。その後,授業の続きを行う。多数の荷電粒子の挙動を扱うため,一個の粒子の運動方程式ではなく,統計力学を用いて粒子群を表現する。粒子の個数に対応する「キャリア密度」を表現するための「状態密度」と「占有確率」について学ぶ,また「有効質量」についても解説する。
6	半導体の電子構造:キャリア密度の導出と真性キャリア密度	あるエネルギーの範囲内にあるキャリアの密度を導出するには,前回導いた式を積分して求める。その式の展開によって導電帯(価電子帯)中の電子(正孔)密度の式を導出する。真性キャリア密度,pn積について考える。前回の講義をよく復習しておくこと。
7	半導体の電子構造:フェルミ準位	半導体デバイスの動作説明によく用いられる「フェルミ準位」について学ぶ。予習はpp.20~23をよく読み,わからないところをチェックしておくこと。
8	中間試験	授業中の重要語句について説明させたり,キャリア密度の導出などを行う。
9	試験解説,半導体における電気伝導:キャリアの熱運動,ドリフト電流	試験解答の解説および学生による学習目標達成度評価を行う。熱による原子の揺れ動き(格子振動)やキャリアの熱運動,外部電界によるドリフト電流について考える。キャリアの流れで考えたときのオームの法則も導出する。予習はpp.25~28を読むこと。抵抗率について復習しておくこと。
10	半導体における電気伝導:キャリアの熱運動,ドリフト電流	前回の続きを行う。
11	半導体における電気伝導:ホール効果	ドリフト電流と印加磁界によって生じる起電力の関係を説明するホール効果について考え,この効果の測定によって何がわかるかまで発展する。電磁気学のローレンツ力について学習しておくこと。
12	小テスト,半導体における電気伝導:キャリア密度と移動度の温度特性	9~12回目の内容について小テストを行う。その後,半導体における電気伝導の続きの解説を行う。金属と半導体の違いとしてよく表現される抵抗率の温度依存性について,半導体のキャリア密度や移動度の温度依存性との関係から考える。
13	小テストの解説,半導体における電気伝導:キャリア密度と移動度の温度特性	小テストの解説を行う。その後,前回のキャリア密度と移動度の温度特性の続きを行う。
14	半導体における電気伝導:拡散電流	粒子が拡散する様子を数式で表すとどうなるか,それを電子や正孔に適用した場合に電流がどのように記述できるかについて考える。またアインシュタインの関係式についても触れる。予習はpp.31~33をよく読むこと,電流の定義を復習すること。
15	半導体における電気伝導:連続の式と拡散方程式	半導体中でのキャリアの生成と消滅や,キャリアの拡散による流れを記述した拡散方程式について考え,p.38の式(2.37)の各項について理解する。半導体の中で重要な役割を演じる「トラップ」についても考える。予習はpp.33~41を読んでおくこと。
16	pn接合:整流性の原理,拡散電位の導出	ダイオードとして用いられる整流作用がなぜ起こるかをエネルギーバンド図から考え,電流電圧特性との関連を理解する。また空乏層中の電界分布から拡散電位の式を導出する。予習はpp.45~49をよく読むこと。
17	pn接合:少数キャリアの注入,拡散方程式による理想特性の導出I	理想的なpn接合は電圧印加時に拡散による荷電粒子の流れが起こり,それが過剰少数キャリアとなる。予習としてpp.49~51を読んでおくこと。
18	pn接合:拡散方程式による理想特性の導出II	電圧印加時に理想的なpn接合中に流れる拡散電流を拡散方程式を用いて導出する。2章の拡散方程式を用いてpn接合中の電流を導出する。予習としてpp.52~55を読んで,忘れていた式などがあれば1,2章の該当部分を読み直しておくこと。
19	小テスト,pn接合:理想特性からのずれ,再結合電流	17~19回目の内容について小テストを行う。その後,pn接合の理想特性からのずれ,再結合電流について授業を行う。
20	小テストの解説,pn接合:理想特性からのずれ,再結合電流	小テストの解説を行う。その後前回の続きを行う。18回目に求めたpn接合の理想特性に対して,実際のpn接合の特性がどれだけずれているかを確認し,そのずれの理由を考える。キャリアの生成と再結合について2章のpp.33~40の関連部を復習しておくこと。またpp.56~60をよく読んでおくこと。
21	pn接合:空乏層の静電容量と幅I	pn接合のp形-空乏層-n形という構造はコンデンサと考えられ,静電容量を有している。この静電容量と空乏層幅を導出する。階段接合や傾斜接合といった接合形態でどう変わるかを確認する。電磁気学のポアソンの方程式を学習しておくこと。
22	pn接合:空乏層の静電容量と幅II	前回の授業で得られた空乏層幅を導出する式などを用いて定量的に評価する。
23	中間試験	pn接合をエネルギーバンド図で説明させたり,拡散電位や空乏層幅などの導出を行う。
24	試験解説,異種材料界面I	試験解答の解説および学生による学習目標達成度評価を行う。半導体と金属の接触によって得られる電気特性について学ぶ。予習としてpp.78~82をよく読んでおくこと。
25	異種材料界面II	前回の続きで半導体と金属の接触によって得られる電気特性について学ぶ。
26	異種材料界面III,MOS構造の特性I	前回の続きを行う。pp.86~89をよく読んでおくこと。
27	小テスト,MOS構造の特性II	24回目~27回目までの内容で小テストを行う。その後,MOS構造の特性の続きを行う。MOS-FETの原理となるMOS構造について考え,蓄積,空乏,反転状態のエネルギーバンド図を描く。またそのときの静電容量の変化や周波数特性についても考える。
28	小テストの解説,MOS構造の特性IIおよびMOS-FET	小テストの解説を行う。その後,前回の続きおよびMOS-FETの構造と原理について考える。MOS-FETの電流-電圧特性についてnチャネルやpチャネル,ディプレッションやエンハンスメントといった違いでどのように変わるかなどについて考える。予習としてpp.122~128をよく読んでおくこと。
29	MOS-FET:MOS-FETの短チャネル効果とスケールリング則I	MOS-FETの前回の続きとMOS-FETの短チャネル効果とスケールリング則について考える。予習としてpp.129~131をよく読んでおくこと。
30	MOS-FET:短チャネル効果とスケールリング則II	MOSTランジスタの短チャネル効果とスケールリング則について考える。予習および復習としてpp.129~131をよく読んでおくこと。
備考	前期,後期ともに中間試験および定期試験を実施する。 本科目の修得には,60時間の授業の受講と30時間の事前・事後の自己学習が必要である。	